

■微小モジュール 一覧表

分類	型式	I _{max} (A)	V _{max} (volts)			ΔT _{max} (°C)			Q _{cmax} (watts)			上部セラミック		下部セラミック		厚さ H(mm)	厚さの公差 (±mm)	セラミック 材質	上下面メタライズ		リード線径 (mm)	RoHS対応
			Th=27°C	Th=50°C	Th=70°C	Th=27°C	Th=50°C	Th=70°C	Th=27°C	Th=50°C	Th=70°C	W (mm)	L1(mm)	W (mm)	L2(mm)				無し	Cu-Ni-Au		
微小モジュール	KSMH018	2.3	2.3	2.6	2.8	76	86	92	2.7	2.9	3.0	6.0	6.2	6.0	7.2	1.65	0.1	アルミナ		○	φ0.3	○
	KSMH023	2.3	2.9	3.3	3.6	76	86	94	3.5	3.7	3.8	6.0	8.2	6.0	8.2	1.65	0.1	アルミナ		○	φ0.3	○
	KSMH029	2.3	3.6	4.1	4.5	76	86	94	4.3	4.7	4.8	6.0	10.2	6.0	10.2	1.65	0.1	アルミナ		○	φ0.3	○
	KSEH031	2.7	3.9	4.4	4.8	76	86	93	5.4	5.8	5.9	8.0	8.0	8.0	8.0	1.65	0.1	アルミナ		○	φ0.3	○
	KSEH035	2.7	4.4	5.0	5.5	76	86	94	6.1	6.6	6.7	6.0	12.2	6.0	12.2	1.65	0.1	アルミナ		○	φ0.3	○

I_{max}: 最大電流.....ΔT_{max}、Q_c=0のときの電流
V_{max}: 最大端子電圧.....I_{max}、ΔT_{max}、Q_c=0のときの端子電圧
ΔT_{max}: 最大温度差.....I_{max}、Q_c=0のときの低温側と高温側とのセラミックの温度差
Q_{c max}: 低温側最大吸熱量.....I_{max}、ΔT=0のときの吸熱量
Th: 高温側セラミック温度.....熱電素子と電極との高温側のセラミック温度

◎お問い合わせ
株式会社KELK
www.kelk.co.jp
〒254-8543 神奈川県平塚市四之宮3-25-1
本社・工場 TEL: 0463-22-8724(代) FAX: 0463-22-3692
モジュール開発営業部 TEL: 0463-23-3697 FAX: 0463-24-6749